

2014年2月25日

株式会社日本セラテックのMMC事業を買収

日本ファインセラミックス株式会社

日揮株式会社（代表取締役会長兼 CEO 竹内 敬介、横浜本社 横浜市西区みなとみらい 2-3-1）の100%連結子会社である日本ファインセラミックス株式会社（代表取締役社長 若林俊克 本社 宮城県仙台市泉区明通 3-10、以下「JFC」）は、2014年2月18日付で、株式会社日本セラテック（代表取締役社長 森山司朗 本社 宮城県仙台市泉区明通 3-5）のMMC (Metal Matrix Composites 金属基複合材)事業を承継することで合意に至りましたので、お知らせいたします。

なお、事業承継日は、平成26年4月1日付の予定であります。

JFCは、産業機械用セラミックス部品や光通信用回路部品、ならびにパワーデバイス用放熱基板である高熱伝導窒化珪素基板などを、原料調合から完成品まで一貫して生産を行っております。

MMCとは、金属材とセラミックス材の複合材料で、アルミニウム並みの軽さで、鉄の剛性・高熱伝導を有している材料であります。用途は、半導体・液晶製造装置用部品などの精密装置用部品、ならびにパワーデバイス用放熱基板など、最先端分野で利用されております。

今回のMMC事業の買収により、JFCのAMC (Advanced Metal Matrix Composites 金属複合材料) とともに、金属複合材料のラインナップを拡充することで、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。また、JFCは、パワーデバイス分野を次の主力事業として位置付け、現在、量産化に取り組んでいる「高熱伝導窒化珪素基板」とのシナジーにより、更なる事業の発展に大きく貢献するものと確信しております。

またJFCは、セラミックスの材料開発に積極的に取り組むとともに、子会社の株式会社名東技研の持つ精密加工技術の向上を図ることで、事業の拡大ならびに海外展開を積極的に取り組んでまいります。

<買収する株式会社日本セラテックMMC事業の概要>

1. 製 品 半導体・液晶製造装置用部品などの精密装置用部品、パワーデバイス用放熱基板
2. 所 在 地 工場 宮城県仙台市泉区明通三丁目 6 番地、7 番地
宮城県仙台市泉区明通三丁目 14 番
3. 従 業 員 49 名

以上